DESCRIPTION: 0.085 RIBBON - DIP SOLDER

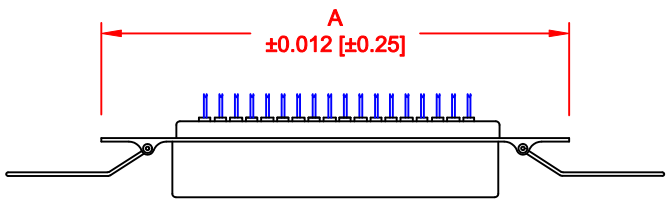
| | 014 | 024 | 036 | 050 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1.728 | 2.154 | 2.667 | 3.264 |
| | 43.90 | 54.70 | 67.75 | 82.90 |
| B | 0.992 | 1.417 | 1.925 | 2.624 |
| | 25.20 | 36.00 | 48.90 | 64.10 |
| C | 1.417 | 1.843 | 2.352 | 2.947 |
| | 36.00 | 46.80 | 59.74 | 74.85 |

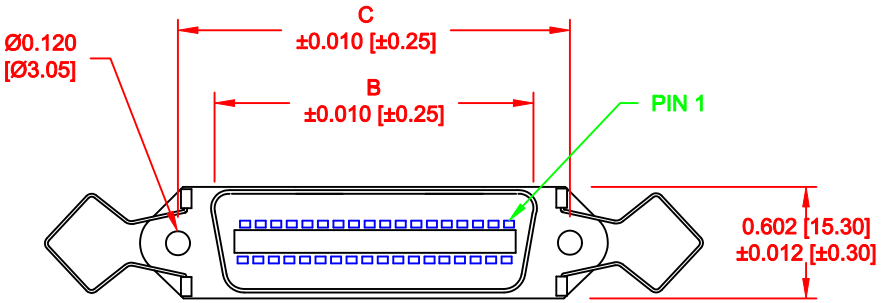
## MATERIAL:

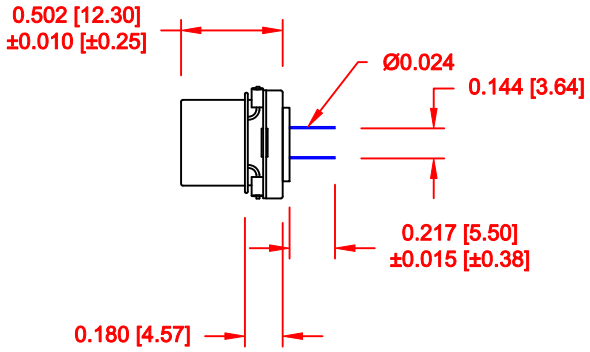
INSULATION: GLASS- FILLED THERMOPLASTIC
UL RATED 94V-0, 230°C PROCESS TEMP.
CONTACTS: COPPER ALLOY
SHELL: STEEL, NICKEL PLATED

## ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 1 AMP
VOLTAGE RATING: 1,000V AC r.m.s.
INSULATION RESISTANCE: 1,000MegOhms Min. @ 500VDC
CONTACT RESISTANCE: 30MilliOhms Max.
OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C

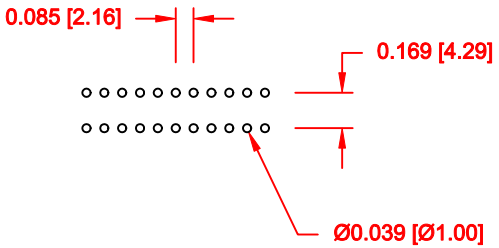



111-YYY-2 1 3 L 00 1

SERIES
POSITIONS
014
024
036
050
GENDER
2 = FEMALE
TERMINATION
1 = DIP SOLDER
RoHS COMPLIANT
L = LOW TEMP. PROCESS
SHELL PLATING
3 = NICKEL
HARDWARE
00 = NO HARDWARE
PLATING
1 = GOLD FLASH




DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT

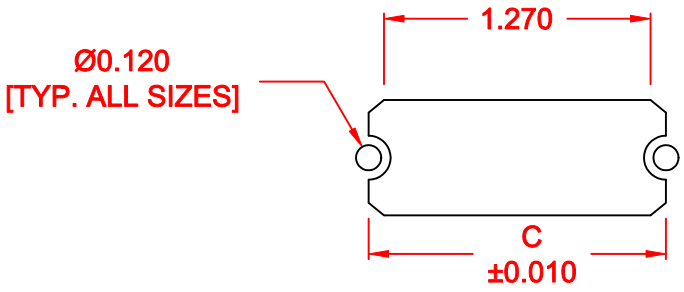
THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

NorComp

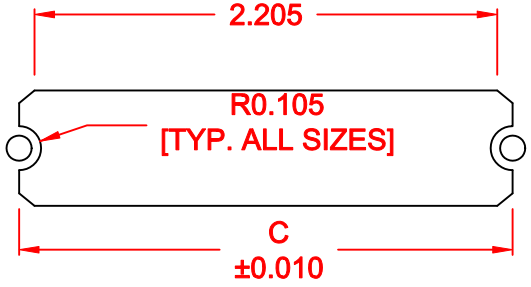
| | | | |
|---|---|---|---|
| DRAWN: WAYNE ROBBINS | DATE: 09-15-05 | | |
| CHECKED: | DATE: | | |
| SCALE: NONE | SHEET 1 OF 2 | REV 7 | |
| DWG NO. 111-YYY-213L001 | | | |

DESCRIPTION: 0.085 RIBBON - DIP SOLDER - BOARD CUTOUT

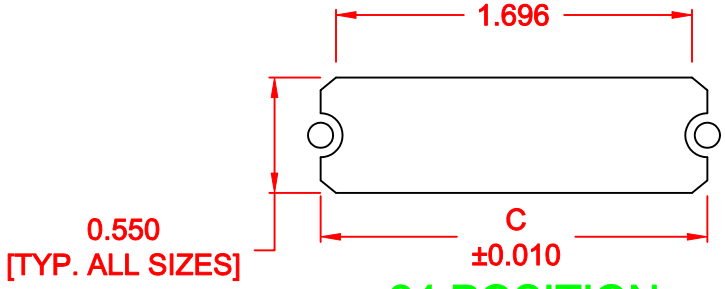
| | 014 | 024 | 036 | 050 |
|---|---|---|---|---|
| C | 1.417 | 1.843 | 2.352 | 2.947 |
| | 36.00 | 46.80 | 59.74 | 74.85 |



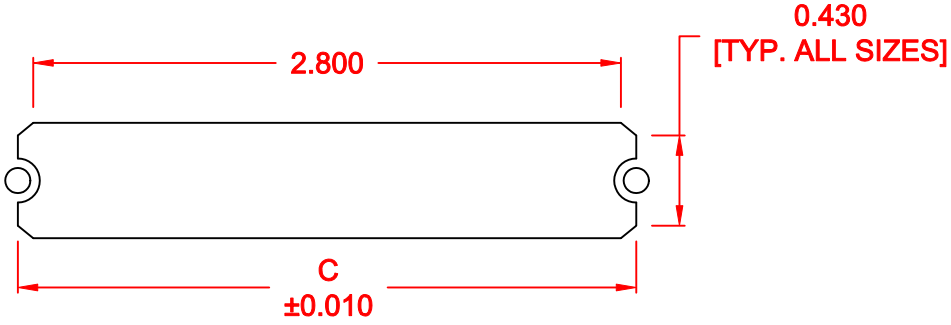

14 POSITION




36 POSITION




24 POSITION




50 POSITION

***NOTE***DIMENSION "C" =
CENTER TO CENTER OF MOUNTING HOLES
CENTER OF RADI
OVERALL LENGTH OF CUTOUT

RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM DRAWING

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

NorComp

| | |
|---|---|
| DRAWN: M. SIGMON | DATE: 01-14-11 |
| CHECKED: | DATE: |
| SCALE: NONE | SHEET 2 OF 2 |
| REV 7 | |
| DWG NO. 111-YYY-213L001 | |

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

**Данный компонент на территории Российской Федерации**

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9